

e Edge Computing

エッジにおけるデータ処理・分析・運用にフォーカスし、
低遅延・高信頼・通信量低減を実現する
Edge Computingの開催を決定

2021年10月27日(水)～29日(金)
東京ビッグサイト南展示棟

[共催] 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
一般社団法人日本電子回路工業会

※電子機器トータルソリューション展2021と同時開催

申込受付開始!

2009年には10億台程度と言われているIoTデバイスは、2025年には400億台を超えるとの見通しが発表され、インターネットに接続されたデバイスが、膨大なデータを生成する時代が到来しています。そして、このデータを安定的に処理・分析・運用するため、「エッジコンピューティング」に注目が集まっています。

また、マーケットでは5Gの整備が進み、自動運転、スマート工場、遠隔医療、スマートシティなどの技術イノベーションが活況を

呈し、リアルタイムな分散処理が可能となるエッジコンピューティングへの期待が高まっています。

このような背景から、Smart Sensing展と同時開催し、センシングをベースとした「データ処理」「データ分析」「データ運用」にフォーカスし、低遅延・高信頼・通信量低減を実現する「Edge Computing」を開催することとしました。

開催概要

名称: Edge Computing 2021
会期: 2021年10月27日(水)～29日(金)
会場: 東京ビッグサイト南展示棟
共催: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
一般社団法人日本電子回路工業会
小間仕様: 1小間/9m² (3m×3m・スペースのみ)

出展料:【通常価格】451,000円(税込)
【早期割引】360,800円(税込)
同時開催: 電子機器トータルソリューション展2021
(2019年開催実績:出展1,372小間、来場44,110名)
早期申込締切: 6月30日(水)
最終申込締切: 7月30日(金)

電子機器トータルソリューション展2021とは

5G、自動車、IoT、ロボット、ウェアラブル、最先端光学システム等を具現化する技術を紹介する12展が集う総合展示会です。

JPCA Show
マイクロエレクトロニクスショー
実装関連展

有機デバイス総合展
WIRE Japan Show
Smart Sensing

JEP/TEP Show
E-Textile
interOpto

LED JAPAN
Imaging Japan
Edge Computing

出展対象: エッジソリューション

低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューションを提供する企業・団体

エッジソリューション応用分野

自動運転システム、工場内機械制御、遠隔医療、AR/VR、スマートシティ、アグリテック、FinTech、無人店舗 等

ハードウェアソリューション

CPU/MCU、FPGA、DSP、エッジデバイス、センサーソリューション、ネットワークソリューション

ソフトウェアソリューション

OS、ミドルウェア、画像分析、音声分析、エッジAI、アプリケーション

システムソリューション

各種システム、エッジセキュリティ
プラットフォーム、開発ツール、インテグレーションサービス

来場対象

エレクトロニクス分野でも専門性の高い企業、研究団体の方が来場します。

自動車関連、OA/ロボティクス、情報・通信関連、AV・家電関連、医療機器関連、半導体デバイス関連、航空・宇宙関連、光技術、電子回路基板、その他

出展申込締切日: 2021年7月30日(金)

<https://edgecomputing.jp>



